

# 2012-2016年中国电子制造外包产业调研与投资潜力研究报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2012-2016年中国电子制造外包产业调研与投资潜力研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201205/T64775WDXJ.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

我国电子制造外包行业运行目前发展形势良好，该行业企业正逐步向产业化、规模化发展，随着我国电子制造外包行业运行需求市场的不断扩大，我国电子制造外包行业运行将会迎来一个新的发展机遇。

智研咨询发布的《2012-2016年中国电子制造外包产业调研与投资潜力研究报告》共十一章。首先介绍了电子制造外包业务概述、中国电子制造外包产业运行环境等，接着分析了国内电子制造外包服务行业的现状，随后，报告对中国电子制造外包做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子制造外包产业发展趋势与投资预测。您若想对电子制造外包产业有个系统的了解或者想投资电子制造外包行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 目 录

第一章 电子制造外包业务概述	1
第一节 电子制造外包研究界定	1
一、电子制造外包业务起源	1
二、电子制造外包客户类型	2
第二节 电子制造外包业务模式	2
一、OEM模式	2
二、ODM模式	3
三、EMS模式	3
第三节 国内电子制造外包市场特征	3
一、行业管理体制分析	3
二、行业利润率水平分析	4
三、行业周期性特征分析	4
四、行业技术水平及特点	4
五、行业进入壁垒分析	5
第二章 中国电子制造外包产业运行环境分析	7
第一节 国内电子制造外包经济环境分析	7
一、GDP历史变动轨迹分析	7
二、固定资产投资历史变动轨迹分析	15
三、2012年中国电子制造外包经济发展预测分析	16
第二节 中国电子制造外包行业政策环境分析	20

第三章 全球电子制造外包服务行业运行态势分析	24
第一节 2010-2011年世界电子制造外包市场容量分析	24
一、电子制造外包市场容量分析	24
二、电子制造外包外包渗透率分析	25
第二节 2010-2011年世界电子制造外包市场竞争分析	25
一、企业市场份额	25
二、全球区域份额	25
三、全球厂商排名	26
第三节 2010-2011年电子制造外包市场利润水平及发展预测	27
一、行业利润率水平趋势	27
二、EMS与ODM发展趋势	27
第四章 国内电子制造外包服务行业分析	29
第一节 2010-2011年国内市场容量分析	29
一、2010-2011年电子行业分析	29
二、2010-2011年国内市场容量分析	29
第二节 2010-2011年国内市场竞争格局分析	30
一、国内市场竞争层次	30
二、国内区域市场布局	30
三、本土企业存在问题	31
第三节 2010-2011年影响行业发展因素分析	31
一、有利因素分析	31
二、不利因素分析	32
第五章 全球电子制造外包重点企业分析	33
第一节 富士康	33
一、企业基本概况	33
二、企业业务结构及运营态势分析	33
第二节 伟创力	34
一、企业基本概况	34
二、企业业务结构及运营态势分析	34
第三节 广达	36
一、企业基本概况	36
二、企业业务结构及运营态势分析	36
第四节 华硕	37
一、企业基本概况	37
二、企业业务结构及运营态势分析	37

## 第五节 英华达 37

### 一、企业基本情况 37

### 二、企业业务结构及运营态势分析 38

## 第六节 纬创资通 38

### 一、企业基本情况 38

### 二、企业业务结构及运营态势分析 38

## 第六章 中国电子制造外包重点企业分析 40

### 第一节 深圳市卓翼科技股份有限公司 40

#### 一、企业概况 40

#### 二、企业主要经济指标分析 40

#### 三、企业盈利能力分析 42

#### 四、企业偿债能力分析 43

#### 五、企业运营能力分析 44

#### 六、企业成长能力分析 44

### 第二节 苏州胜利科技有限公司 45

#### 一、企业概况 45

#### 二、企业主要经济指标分析 46

#### 三、企业盈利能力分析 46

#### 四、企业偿债能力分析 47

#### 五、企业运营能力分析 47

#### 六、企业成长能力分析 47

### 第三节 北京柏瑞安科技有限责任公司 48

#### 一、企业概况 48

#### 二、企业主要经济指标分析 49

#### 三、企业盈利能力分析 50

#### 四、企业偿债能力分析 50

#### 五、企业运营能力分析 51

#### 六、企业成长能力分析 51

### 第四节 上海广联电子有限公司 51

#### 一、企业概况 51

#### 二、企业主要经济指标分析 52

#### 三、企业盈利能力分析 53

#### 四、企业偿债能力分析 53

#### 五、企业运营能力分析 53

#### 六、企业成长能力分析 54

## 第五节 杭州金陵科技有限公司 54

- 一、企业概况 54
- 二、企业主要经济指标分析 54
- 三、企业盈利能力分析 55
- 四、企业偿债能力分析 55
- 五、企业运营能力分析 56
- 六、企业成长能力分析 56

## 第七章 中国电子信息产品市场运行态势分析 57

### 第一节 2010-2011年全球几大电子信息技术发展概况分析 57

- 一、集成电路 57
- 二、软件 59
- 三、新型平板显示 60
- 四、太阳能光伏 62
- 五、音视频 63
- 六、移动电话 64
- 七、计算机 65

### 第二节 2010-2011年中国电子信息产业发展概况 67

- 一、产业规模发展现状分析 67
- 二、电子元器件、电子专用设备行业发展状况 68
- 三、高端产品增速，产品发展两级分化明显 71
- 四、电子信息产品进出口发展概况 71
- 五、软件增速保持高位，软件出口规模继续扩大 74
- 六、产业发展区域集中性特征明显 75
- 七、国有控股和外资企业增速低于全行业平均水平 76

### 第三节 2010-2011年中国电子信息行业发展动态分析 76

- 一、湖南电子信息产业逆势飘红 76
- 二、东莞电子信息产业加快转内销步伐 77
- 三、成都高新技术产业开发区行业发展概况 78
- 四、电子信息产业集群将壮大 79
- 五、电子信息产业机遇与挑战并存 80

### 第四节 2010-2011年中国电子信息行业发展存在问题分析 81

- 一、中小企业面临更大生产经营压力 81
- 二、外资企业增速持续低于全行业平均水平 81
- 三、移动通信及终端设备制造业仍未扭转负增长局面 81

### 第五节 2006-2011年中国通信设备、计算机及其他电子设备制造业主要指标监测 82

## 第八章 中国网络通讯设备市场运行走势分析 83

### 第一节 2010-2011年中国网络通讯设备产业综述 83

- 一、信息经济和互联网产业迅猛发展 83
- 二、城市化进程的加快及新农村建设 83
- 三、我国通讯产业企业、园区发展情况 87
- 四、统一通信融合技术进一步发展，产品进一步贴近用户需求 88
- 五、我国通信制造业重点发展四大领域 89

### 第二节 2010-2011年国内通信设备市场分析 91

- 一、进入新一轮增长期 91
- 二、通信设备市场整体增长较快 92
- 三、3G设备市场蓬勃开启 93
- 四、新应用带来新增长 94

### 第三节 2007-2011年中国通讯设备产业细分产品产量数据统计分析 94

- 一、2007-2011年中国及重点省市微波通信设备产量统计分析 94
- 二、2007-2011年中国及重点省市微波终端机产量统计分析 95
- 三、2007-2011年中国及重点省市载波通信设备产量统计分析 97
- 四、2007-2011年中国及重点省市光通信设备产量统计分析 97
- 五、2007-2011年中国及重点省市移动通信基站设备产量统计分析 99
- 六、2007-2011年中国及重点省市移动通信手持机（手机）产量统计分析 101

## 第九章 中国消费类电子产品外壳与结构件产业动态分析 107

### 第一节 2010-2011年中国消费类电子产品外壳与结构件产业综述 107

- 一、镁金属价格 107
- 二、铝金属价格 111
- 三、笔记本电脑的金属与塑胶之争 111

### 第二节 2010-2011年中国手机外壳现状分析 112

- 一、手机外壳与结构件材料 112
- 二、手机外壳模具简介 114
- 三、手机外壳模具材料 115
- 四、手机外壳一般结构与工艺 115
- 五、手机外壳与结构件市场 120
- 六、主要手机厂家外壳供应商比例 121

### 第三节 2010-2011年中国数码相机外壳与结构件 122

- 一、数码相机外壳与结构件市场 122
- 二、数码相机外壳与结构件运行态势分析 122

### 第四节 2010-2011年中国电视机外壳与结构件 122

- 一、电视机外壳与结构件行业现状 122
- 二、电视机外壳与结构件市场 123
- 三、RHCM液晶电视 125
- 第十章 2012-2016年中国电子制造外包产业发展趋势分析 126
- 第一节 2012-2016年中国电子制造外包产业前景分析 126
- 一、电子制造外包发展方向分析 126
- 二、电子制造外包技术分析 126
- 三、电子制造行业预测分析 127
- 第二节 2012-2016年中国电子制造外包产业市场预测分析 129
- 一、电子制造外包市场供给预测分析 129
- 二、电子制造外包需求预测分析 130
- 三、电子制造外包竞争格局预测分析 130
- 第三节 2012-2016年中国电子制造外包产业盈利预测分析 130
- 第十一章 2012-2016年中国电子制造外包行业投资机会与风险分析 132
- 第一节 2012-2016年中国电子制造外包行业投资环境分析 132
- 第二节 2012-2016年中国电子制造外包行业投资机会分析 132
- 一、电子制造外包投资潜力分析 132
- 二、电子制造外包投资吸引力分析 133
- 第三节 2012-2016年中国电子制造外包行业投资风险分析 133
- 一、市场竞争风险分析 133
- 二、政策风险分析 134
- 三、技术风险分析 134

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201205/T64775WDXJ.html>